

CGB-BL系列半导体硅（芯）片清洗机

产品名称	CGB-BL系列半导体硅（芯）片清洗机
公司名称	北京华林嘉业科技有限公司
价格	200000.00/个
规格参数	
公司地址	北京通州区宋庄后夏工业区
联系电话	86-01083270202 13910297918

产品详情

CGB-BL系列半导体硅（芯）片清洗机

该设备主要用于清除硅（芯）片表面的废屑、金属离子等物质，是硅（芯）片生产过程中重要工序。设备主要技术特点：1.可靠的控制系统；2.触摸屏控制显示；3.可设置和存储工艺菜单；4.高压去离子水泵5.喷头H轴Y轴调节6.在线电阻率检测水质；7.清洗后高纯氮气干燥模块；8.自动排水装置；9.对硅片定位框架的安全定位。设备的主要技术指标可按用户要求定做。

010-52112445\52112455\13910297918 QQ376885058